

2MM-HSP-S11-VT-02-M-TB

✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 2 mm

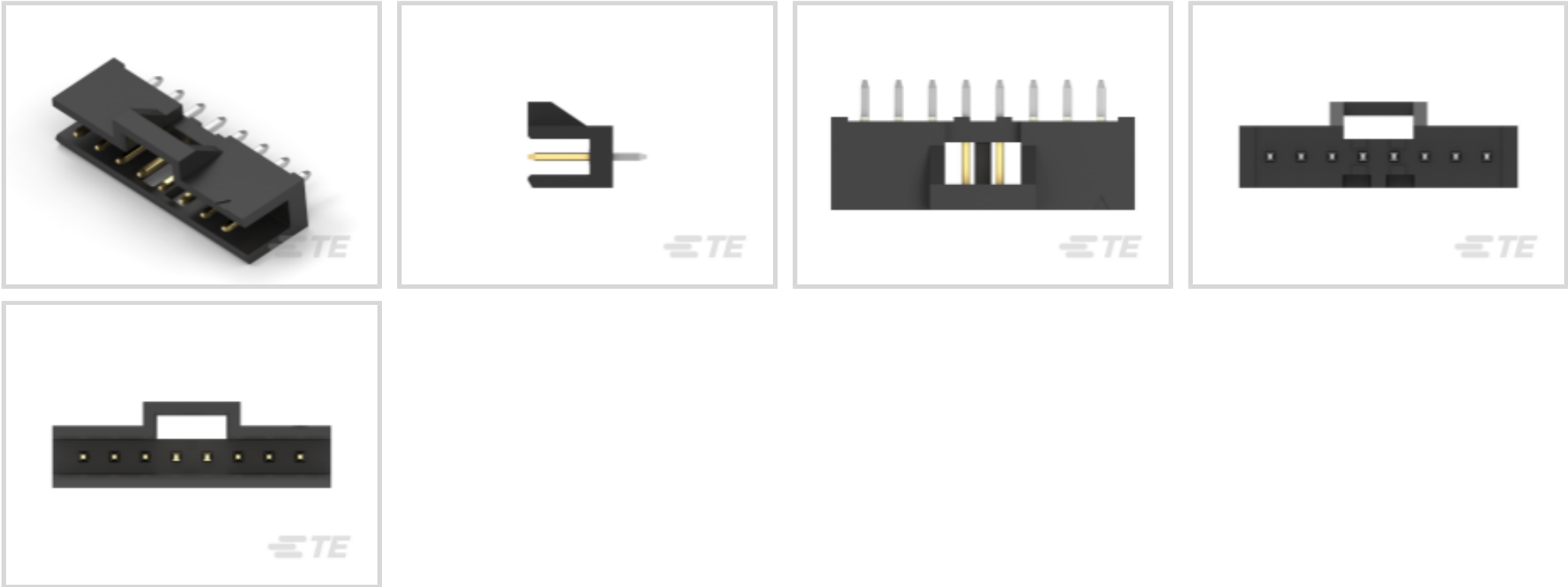
TE 内部编号 1-2823401-1

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board / Wire-to-Board, 11 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Partially Shrouded, Gold (Au), AMPMODU 2 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板, 线到板

位数: 11

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板, 线到板 |
| 接头类型      | 部分带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 位数       | 11 |
| 行数       | 1  |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 工作电压      | 250 VAC |
| 绝缘电阻      | 1000 MΩ |
| 介质耐压（最大值） | 650 V   |



主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 连接器外形  | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

接触件特性

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 端子底板材料             | 镍                       |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 μm                 |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光                      |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .381 μm[15 μin]         |
| 接合方柱尺寸             | .5 mm[.02 in]           |
| 端子形状和构造            | 正方形                     |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 3 – 5 μm[100 – 200 μin] |
| 端子布局               | 直插式                     |
| 端子接触部长度            | 4 mm[.157 in]           |
| 端子基材               | 磷青铜                     |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                       |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)                  |
| 端子类型               | 插针                      |
| 端子额定电流（最大值）        | 2 A                     |

端接特性

|             |                |
|-------------|----------------|
| 端接柱体和尾部长度的  | 2.8 mm[.11 in] |
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .5 mm[.02 in]  |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接        |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 接合固定类型   | 中心锁闩 |
| 接合固定     | 带有   |
| PCB 安装固定 | 不带   |
| PCB 安装对准 | 不带   |
| 连接器安装类型  | 板安装  |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | LCP           |
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.6 mm[.063 in] |
|------------|-----------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| 连接器长度 | 24 mm[.945 in] |
|-------|----------------|

使用环境

|         |   |
|---------|---|
| 壳体温度额定值 | 高 |
|---------|---|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |     |
|--------|-----|
| 焊接工艺特性 | 板支座 |
|--------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C |
|--------|---------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm



文档

产品图纸

11P,2MM,PL HDR,SRVT,2.8,0.38AU,TB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2823401-1\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2823401-1\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2823401-1\_1.3d\_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Flyer - AMPMODU 2mm Shrouded Header

英文版本

AMPMODU 2mm interconnection system QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本